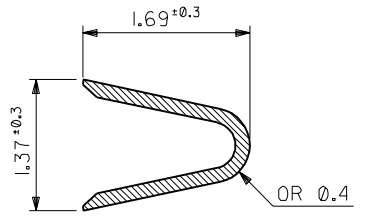


SECT. Z-Z



SECT. Y-Y

注記
NOTES

1. 適合ハウジング: 51022 シリーズ
APPLICABLE HOUSING : 51022 SERIES
2. メッキ仕様 PLATING
錫 0.9μm MIN. リフロー処理 (前メッキ)
TIN 0.9μm MIN. REFLOW TREATMENT (PRE-PLATED)

角度 ANGLE		±3°						材料 リン青銅 PHOSPHOR BRONZE (t=0.15)
30 以上 OVER		+0.3						仕上げ FINISH — —
10 以上 30 未満 OVER UNDER		+0.25		E	変更 REVISED	(J30697)	H.H. M.F.	適用電線範囲 WIRE RANGE AWG #28-32
10 未満 UNDER		+0.2		D	変更 & 再作図 REVISED & REDRAWN	(J20810)	H.H. M.F.	被覆外径 INS. RANGE Ø 0.5-1.0
一般公差 GENERAL TOLERANCES		記号 LTR	変更内容 REVISION RECORD	DR. CHK.	日付 DATE			DRAWN BY '92/10/22 H.HIRAMOTO CHK'D BY '93/7/12 H.HIRAMOTO
								APP'D BY '93/7/13 M.FUKUSHIMA 尺度 SCALE 20 - 1

50061-8100	バラ状 LOOSE
50061-8000	連鎖状 CHAIN
ENG. NO.	端子形状 FORM

molex MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社	
REVISE ONLY ON CAD SYSTEM	
TITLE 名称 1.25 BOARD IN CRIMP TERMINAL	
DWG. NO. SD-50061-8*00	REV E